

---

# XPC 使用指南

---

SH370V2 専用

---

## Shuttle® XPC 安裝指南

### 版權

©2021 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

事先未經 Shuttle® Inc. 書面許可, 不得以任何形式或手段 ( 電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手冊或其他方法 ) 複製、抄寫、儲存於檢索系統、翻譯或任何語言或傳送本指南任何內容。

### 免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞, 概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。

雖本手冊資訊經過仔細校對, 但不保證內容不會再更正。

為持續改善產品, Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格, 恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

本裝置符合美國聯邦通信委員會(FCC)規則第15部份(Part 15)的規定。  
操作受下述兩個條件的限制：

1. 本裝置不得造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受所接收的任何干擾, 包括可能造成非其所願之操作的干擾。

### 商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

### 一般注意事項

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所有人。

---

---

## 安全資訊

請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

### 警告

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。  
僅能依Shuttle的建議，以相同或同等的電池更換。

請依照製造商的使用說明處理廢電池。

## 安裝聲明

切勿在此設備上放置重物或將其置於不穩定的位置。

切勿讓此設備暴露於陽光直接照射、濕度高、或潮濕的環境中。

切勿在磁場附近使用此設備，否則磁場干擾會影響設備的性能。

切勿阻塞此設備的通風口或者以任何方式妨礙空氣流動。

---

---

## 規格說明

### 處理器 & 晶片組

- Intel® LGA 1151, CPU
- Intel® H370 高速晶片組
- Intel® HD 系列顯示晶片

### 記憶體 (Barebone user configure)

- 支援 4 條 288Pin LONG-DIMM DDR4 記憶體插槽
- 最高可支援達 64GB 記憶體容量

### 硬碟機 (Barebone user configure)

- 支援內接式 SATA 6.0Gbs 之 2.5 & 3.5 吋硬碟

### 內建音效 & 網路

- Realtek ALC662 / Realtek ALC897 音效晶片
  - 支援 HD 5.1 聲道音效
- Intel i211 Dual LAN 網路晶片
  - 支援 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s 快速乙太網路

### 前置面板輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 2.0 連接埠
  - 2 x USB 3.1 連接埠
  - 2 x 音效輸出/輸入連接埠
-

### 背板後置輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 2.0 連接埠
- 6 x USB 3.1 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 2 x DisplayPort 連接埠
- 2 x RJ45 網路連接埠
- 3 x 音效輸出/輸入連接埠

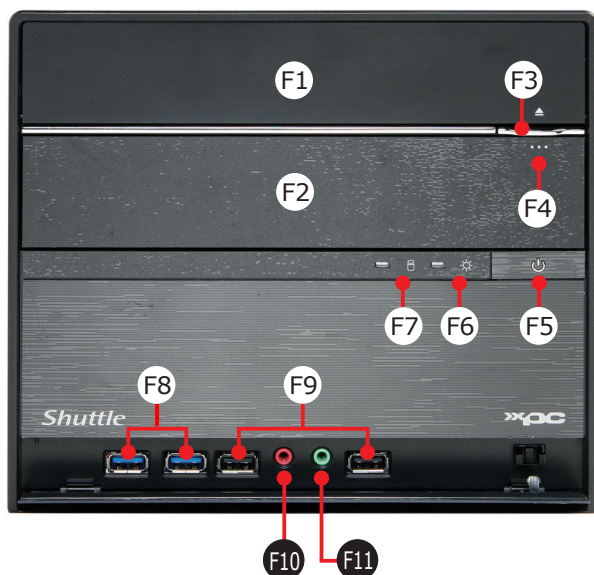
### 測試配備

零組件	廠牌	型號	規格
中央處理器	Intel	I7-8700K	3.7GHz(1151 pin)
主機板	Shuttle	SH370V2	
記憶體	crucial	CT8G4DFD8213.C16FAR11	8GB
電源供應器	Shuttle	PC61I0011	300W
硬碟	WD	WD10EZEX-08M2NA0	1TB

### 規格尺寸

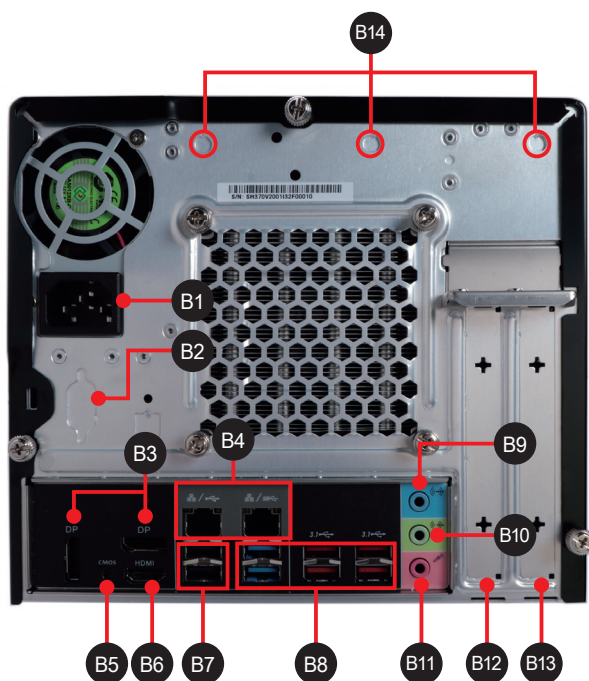
- 332 (長) x 216 (寬) x 198 (高) mm
- 使用 300W 電源供應器  
(輸入電流值為 AC100V-240V , 60Hz-50Hz , 6A-3A)

## 正面構造



- F1. 5.25" 吋裝置擴充槽
- F2. 3.5" 吋裝置擴充槽
- F3. ODD 退出鍵
- F4. 3.5" 吋硬碟門蓋按鈕
- F5. 電源按鈕
- F6. 電源指示燈
- F7. 硬碟指示燈
- F8. USB 3.1 連接埠
- F9. USB 2.0 連接埠
- F10. 麥克風插孔
- F11. 耳機孔

## 背面構造



- B1. 電源線插座
- B2. 串列埠預留孔
- B3. DisplayPort 連接埠
- B4. LAN 連接埠
- B5. 清除 CMOS 鈕
- B6. HDMI 2.0 連接埠
- B7. USB 2.0 連接埠
- B8. USB 3.1 連接埠
- B9. 音源輸入埠
- B10. 左 / 右聲道輸出埠
- B11. 麥克風輸入埠
- B12. PCIe x16 插槽
- B13. PCIe x4 插槽
- B14. 無線網路卡天線預留孔

## 限用物質含有情況標示聲明

設備名稱： <b>Shuttle XPC</b> 個人電腦		型號（型式）： <b>SH370V2</b>				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機殼面板	○	○	○	○	○	○
主機板	—	○	○	○	○	○
散熱模組	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
硬碟	○	○	○	○	○	○
記憶體	○	○	○	○	○	○
中央處理器	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						